

真空設備和組件污染聲明 - HS2 表格

在完成本聲明之前，請閱讀並遵循 HS1 程序。本聲明只能由獲得授權的合格人員填寫和簽名。如果您在填寫此表格時需要幫助，請聯繫您所在地區的業務或客戶服務部。

送回授權編號

1. 設備			
產品型號:	如果適用:		
產品料號:	機台編號:		
產品序號:	機台製造商/OEM:		
	機台型號:		
	製程:		
	安裝日期:	卸載日期:	
	更換設備的料號:		
	更換設備的序號:		
2. 設備狀況			
設備曾被用於:		我們不接受任何被放射性物質、生物/傳染性物質、水銀(汞)、多氯聯苯(PCBs)、戴奧辛(dioxins)或三氯化鈉(Na ₃ N)污染過的設備，除非您:	
<ul style="list-style-type: none"> 放射性物質 生物或傳染性病原體 水銀(汞) 多氯聯苯 (PCBs) 戴奧辛(dioxins) 三氯化鈉(Na₃N) 		<ul style="list-style-type: none"> 淨化此設備 提供淨化證明 在您送回此類設備之前，請務必與我們聯繫以獲得建議。 	
受污染的設備		請完成第 3, 4, 5 節的問題	
未受污染的設備		請完成第4,5節的問題	
3. 與設備接觸過的物質清單			
物質名稱	化學符號	需要注意事項 (例如戴上保護型手套等)	溢出、洩漏或暴露之後應採取的措施
4. 送回資訊			
送回原因和故障現象:			
產品已運轉多少小時?			
5. 聲明			
您的名字:		您的職位:	
貴公司或單位名稱:			
貴公司或單位地址:			
電話號碼及分機:		設備出貨日期:	
我已經進行合理的查詢，並在本聲明中提供了準確的資訊。我沒有隱瞞任何資訊，且已遵循程序HS1。			
簽名:		日期:	
備註: 請列印本表格，並送回簽名後的表格。			